Einreihige Micro-Fit* TPA-Buchsengehäuse

molex

Die einreihigen Micro-Fit*TPA-Buchsen überzeugen durch ein einteiliges Gehäuse mit Kontaktpositionssicherung, die durch eine integrierte sekundäre Verriegelung ein Stecken ohne Herausfallen der Kontakte ermöglicht.

Eigenschaften und Vorteile

Kontaktpositionssicherung (TPA) mit integrierter sekundärer Verriegelung	Verringert Montagefehler, die zum Zurückdrücken des Kontakts führen können
Passt zu allen vorhandenen Micro-Fit*-3.0-Stiftleisten und -Steckern	Ermöglicht es dem Kunden, auf eine TPA Ausführung im laufenden Wechsel umzurüsten. Es müssen weder beide Seiten der Steckverbindung getauscht werden, noch sind größere Veränderungen oder Investitionen in ihre Anwendungen erforderlich.
Einteiliges Gehäuse und Kontaktverriegelung	Macht zusätzliche Bauteile überflüssig, die verloren gehen können
Einreihige Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Leiterplatte- Ausführungen mit 2 bis 7 Polen sind sofort erhältlich; für 8- bis 12-polige Ausführungen bitte an Molex wenden	Bietet Flexibilität beim Entwurf
Vollständig mechanisch codierte Gehäuse	Verhindert falsches Stecken
Kann mit allen vorhandenen Micro-Fit*-3.0- Crimpkontakten genutzt werden	Keine zusätzlichen Ausgaben für neue Montagewerkzeuge nötig
Zu allen Seiten vollständig isolierte Kontakte	Verhindert mögliche Lichtbögen

Workstation



Einreihige Micro-Fit* TPA-Buchsengehäuse

Anwendungen

Konsumerelektronik/Haushaltsgeräte

Kabelkonfektionäre

Haushaltsgeräte

Daten-/Computertechnik

Kabelkonfektionäre

Desktops

Workstations

Stromversorgungen

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Telekommunikation/Netzwerke

Kabelkonfektionäre

Server

Router

Switches

Personen- und Nutzfahrzeuge

Kabelkonfektionäre

Ungedichtete Anwendungen

Innenraumgeräte







Server

Einreihige Micro-Fit* TPA-Buchsengehäuse



Technische Daten

REFERENZINFORMATIONEN

Verpackung: UL-File-Nr.: E29179 CSA-File-Nr.: LR19980

Passt zu: Einreihige Micro-Fit* 3.0 Steckergehäuse (Serie 43640) und Stiftleisten (Serie 43650) Verwendeter Kontakt: Micro-Fit* 3.0 Buchsen-Crimpkontakte (Serie 43030, 46235, 45807)

Maßeinheit: Millimeter

RoHS: Ja Halogenfrei: Ja

Glühdrahtprüfung: Optional erhältlich – Bitte an

Molex wenden

ELEKTRISCH

Spannung (max.): 600 V

Strom (max.): 5,0 bis 10,0 A (Bitte Produktdaten prüfen; hängt von verwendetem Kontakt ab)

Kontaktwiderstand (max.): 10 m Ω Durchschlagfestigkeit: < 5 mA

Isolationswiderstand (mind.): 1.000 M Ω

MECHANISCH

Kontakteinsteckkraft (max.): 14,7 N Haltekraft Kontakt zu Gehäuse (mind.): 24,5 N

Einsteckkraft (max.): 8 N pro Pin Ausziehkraft (min.): 3,7 N pro Pin Haltbarkeit (max.): 30 Steckzyklen

PHYSIKALISCH

Gehäuse: Nylon

Kontakt: Verschiedene (Phosphorbronze, Kupferlegierung – siehe Produktspezifikation für

bestimmtes Steckverbindersystem)

Betriebstemperatur: -40 °C bis 105 °C

Bestellinformationen

Seriennummer	Konfiguration	Polzahl
<u>171850</u>	Kabel zu Kabel, Kabel zu Leiterplatte	2 bis 7

Seriennummer	Konfiguration	Polzahl
Bitte an Molex wenden	Kabel zu Kabel, Kabel zu Leiterplatte	8 bis 12

Passt zu Einreihigen Micro-Fit* 3.0 Steckergehäusen und Stiftleisten

Seriennummer	Konfiguration	Polzahl
<u>43640</u>	Einreihiges Steckergehäuse	2 bis 12
<u>43650</u>	Einreihige Stiftleisten in gerader und 90°-Ausführung	2 bis 12

Mit Micro-Fit* 3.0 Buchsen-Crimpkontakte

Seriennummer	Kabelquerschnitt (AWG)	Mögliche Beschichtung
43030	20 bis 30	Gold oder Zinn
<u>46235</u>	20 bis 30	Gold

^{*}Micro-Fit ist ein Markenzeichen der Molex, LLC innerhalb der USA und kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten geschützt sein.

www.molex.com/link/microfit30.html www.deutsch.molex.com/link/microfit30.html